

HCS08系列8位单片机

MC68HCS08系列单片机采用比CPU08更快的S08内核。工作电压为2.1V时,CPU和总线频率最高可到40MHz和20MHz,1.8V时可达16MHz和8MHz。采用第三代0.25 μ m的FLASH技术,提供应用程序重复编写和数据存储能力。高度集成了4个串行通信接口,8路10位A/D,最多8个定时器/PWM。低功耗和高性能的特征决定了S08产品适合用在电池供电或便携应用中。目前有HCS08Q、HCS08R、HCS08G、HCS08AW等4个系列,20多种型号。

RS08系列8位单片机

在小型产品应用中,也许并不需要CPU08或S08所具备的丰富功能,且8位单片机正逐渐向着小型化应用发展,于是Freescale推出了效率更高、成本更低的基于RS08内核的MC9RS08系列单片机。RS08内核是精简的S08指令集内核,它精心为16K以下的Flash和引脚数目较少的设备而设计。RS08内核的尺寸比S08小30%,将计数器和地址总线宽度限制为14位,使用一个全局中断标志寄存器取代了向量中断功能,同时还取消了许多功能,由更为简单的结构所代替。

9S12系列16位单片机

MC9S12系列单片机(也称为HCS12系列,简称S12系列) 是基于速度更快的CPU12内核的单片机系列,具备片上纠错 能力,并与68HC11和68HC12结构编码兼容,便于移植。

与HC12相比,MC9S12系列采用Motorola第三代Flash,容量为32K~512KB,具有在线编程能力和保密机制,无需外加编程电压,最短整体擦除时间仅100ms,512字节页擦除时间仅20ms。典型的HC12总线速率是8MHz,而S12内部总线速率最高可达25MHz,即40ns的最小指令周期。MC9S12系列RAM和EEPROM容量总体上高于HC12系列,且串行接口丰富,时钟发生器模块内设PLL,内部时钟可软件调节。此外S12具有灵活的定制模式,背景调试模式以及对C进行完全优化的压缩代码的优点。

9S12X系列16位"双核"单片机

MCS12X系列是HCS12系列的增强型产品,基于S12 CPU 内核,可达到25MHz 的HCS12的2~5倍的性能。S12X系列 增加了172条额外指令,可以执行32位计算。

S12X系列单片机最大的特点是增加了一个平行处理的外围协处理器XGATE模块。该模块是一个可编程的16位RISC核心,其设计运行速度可高达100MHz,是一个智能的、可编程的直接内存存取(DMA)模块,可以进行中断处理、通信和数据预处理,通过提供外围模块、RAM 和 I/O 端口之间的高速数据处理与传输,卸载 CPU 的任务。XGATE是一个独特的、完全独立可编程的协处理器,可单独对所有的外围模块和RAM进行操作,可以将其看作是可编程的DMA处理器,另一种算法执行单元,可配置的Watchdog,实时的中断处理器等等。

COLDFIRE系列32位单片机

Freescale的ColdFire单片机系列是传统的68K系列的替代产品。ColdFire继承了68K的内核技术,采用了与68K源码级兼容的指令系统,具有变长RISC架构,同时增强了多媒体处理和外部连接能力。ColdFire目前已经有V2、V3、V4等多种内核版本。

MC9S12DG128

- 8K RAM,128K FLASH,2K EEPROM
- 2个SCI,2个SPI,1个IIC,2个CAN
- 16路10位ADC
- 8路8位PWM
- 8路16位定时/计数器
- 封装为LQFP80/LQFP112

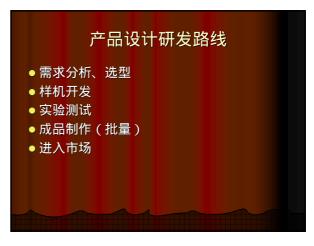
MC9S12XDP512 • FLASH为512KB • RAM为32KB • EEPROM为4KB • 24路A/D输入口 • 5个CAN模块 • 8个输入捕捉和输出比较模块 • 4路PWM • 6个SCI、2个IIC











产品设计研发路线

- 基于9S12单片机的智能汽车控制系统
 - 红外传感器超过14路
 - CCD摄像头最少1路
 - PWM至少2路
- 基于COLDFIRE微控制器的网络系统
 - 1路以太网
- 基于COLDFIRE微控制器的人机接口系统
 - ●必须一路主机USB